REPORTE PRÁCTICA 2

"Procesadores"

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 18-19HRS ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

4TO SEMESTRE

Juan Pablo Anaya Sánchez 5 de marzo del 2025



Procesador Intel® Pentium® III de 1-20 GHz- caché de 256 K- FSB de 133 MHz

Colección de productos, Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código, Products formerly Tualatin

Segmento vertical, Desktop

Litografía,130 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos,1

Frecuencia básica del procesador, 1.20 GHz

Caché,256 KB L2 Cache

Velocidad del bus,133 MHz

TDP,29.9 W

Rango de voltaje VID,1.5V

Información complementaria

Estado, Discontinued

Estado de mantenimiento, End of Servicing Updates

Opciones integradas disponibles, Yes

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles, PPGA370

TCASE,69°C

Tamaño de chip de procesamiento,80 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador, 44 million

Tecnologías avanzadas

Tecnología Intel® Turbo Boost, No

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x), No

Conjunto de instrucciones,32-bit



Procesador Intel® Xeon® 3040 (caché de 2 M- 1-86 GHz- FSB de 1066 MHz)

Colección de productos, Procesadores Intel® Xeon® anteriores

Nombre de código, Products formerly Conroe

Segmento vertical, Server

Número de procesador,3040

Litografía,65 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos,2

Frecuencia básica del procesador, 1.86 GHz

Caché,2 MB L2 Cache

Velocidad del bus,1066 MHz

Paridad FSB, No

TDP,65 W

Rango de voltaje VID,0.8500V-1.500V

Información complementaria

Estado, Discontinued

Estado de mantenimiento, End of Servicing Lifetime

Opciones integradas disponibles, No

Especificaciones de memoria

Extensiones de dirección física,32-bit

Compatible con memoria ECC, No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles, LGA775 | PLGA775

TCASE,61.4°C

Tamaño de paquete,37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento,111 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador, 167 million

Tecnologías avanzadas

Tecnología Intel® Turbo Boost, No

Tecnología Intel® Hyper-Threading, No

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x), Sí

Intel® 64, Yes

Conjunto de instrucciones,64-bit

Estados de inactividad, Yes

Tecnología Intel SpeedStep® mejorada, Yes

Conmutación según demanda Intel®, No

Tecnologías de monitoreo térmico, Yes

Seguridad y confiabilidad

Tecnología Intel® Trusted Execution, No

Bit de desactivación de ejecución, Yes



Procesador Intel® Celeron® D 336 (caché de 256 K- 2-80 GHz- FSB de 533 MHz)

Colección de productos, Legacy Intel® Celeron® Processor

Nombre de código, Products formerly Prescott

Segmento vertical, Desktop

Número de procesador,336

Litografía,90 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos,1

Frecuencia básica del procesador, 2.80 GHz

Caché,256 KB L2 Cache

Velocidad del bus,533 MHz

Paridad FSB, No

TDP,84 W

Rango de voltaje VID,1.250V-1.400V

Información complementaria

Estado, Discontinued

Estado de mantenimiento, End of Servicing Lifetime

Opciones integradas disponibles, No

Especificaciones de memoria

Extensiones de dirección física,32-bit

Compatible con memoria ECC, No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles, PLGA478 | PLGA775

TCASE,67.7°C

Tamaño de paquete,37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento,112 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador,125 million

Tecnologías avanzadas

Tecnología Intel® Turbo Boost, No

Tecnología Intel® Hyper-Threading, No

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x), No
Intel® 64, Yes
Conjunto de instrucciones,64-bit
Estados de inactividad, Yes
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada, No
Conmutación según demanda Intel®, No

Seguridad y confiabilidad

Nuevas instrucciones de AES Intel®, No
Tecnología Intel® Trusted Execution, No
Bit de desactivación de ejecución, Yes



Procesador Intel® Pentium® E2140 (caché de 1 M- 1-60 GHz- FSB de 800 MHz)

Colección de productos, Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código, Products formerly Conroe

Segmento vertical, Desktop

Número de procesador, E2140

Litografía,65 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos,2

Frecuencia básica del procesador, 1.60 GHz

Caché, 1 MB L2 Cache

Velocidad del bus,800 MHz

Paridad FSB, No

TDP,65 W

Rango de voltaje VID,0.8500V-1.5V

Información complementaria

Estado, Discontinued

Fecha de lanzamiento, Q2'07

Estado de mantenimiento, End of Servicing Updates

Opciones integradas disponibles, No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles, LGA775 | PLGA775

TCASE, L2=61.4°C; G0+M0=73.3°C

Tamaño de paquete,37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento,77 mm2

Cantidad de transistores de chip de procesador, 105 million

Tecnologías avanzadas

Tecnología Intel® Turbo Boost, No

Tecnología Intel® Hyper-Threading, No

Tecnología de virtualización Intel® (VT-x), No

Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d), No

Intel® 64, Yes

Conjunto de instrucciones,64-bit
Estados de inactividad, Yes
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada, Yes
Conmutación según demanda Intel®, No
Tecnologías de monitoreo térmico, Yes

Seguridad y confiabilidad

Nuevas instrucciones de AES Intel®, No
Tecnología Intel® Trusted Execution, No
Bit de desactivación de ejecución, Yes